



2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2019年11月5日

上場会社名 テクノクオーツ株式会社 上場取引所 東
 コード番号 5217 URL <http://www.techno-q.com>
 代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 園田 育伸
 問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長 (氏名) 岸 慎二 (TEL) 03-5354-8171
 四半期報告書提出予定日 2019年11月8日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2020年3月期第2四半期の連結業績(2019年4月1日~2019年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2020年3月期第2四半期	4,480	△0.9	734	△5.9	774	△5.8	553	△1.7
2019年3月期第2四半期	4,520	19.7	780	42.9	821	52.8	563	46.9

(注) 包括利益 2020年3月期第2四半期 460百万円(△2.0%) 2019年3月期第2四半期 469百万円(33.0%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2020年3月期第2四半期	715.95	—
2019年3月期第2四半期	728.33	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2020年3月期第2四半期	12,109	9,241	76.3
2019年3月期	12,029	8,897	74.0

(参考) 自己資本 2020年3月期第2四半期 9,241百万円 2019年3月期 8,897百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2019年3月期	—	0.00	—	150.00	150.00
2020年3月期	—	0.00	—	—	—
2020年3月期(予想)	—	—	—	70.00	70.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2020年3月期の連結業績予想(2019年4月1日~2020年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	8,695	△4.7	1,205	△26.8	1,235	△27.5	874	△24.7	1,130.37

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)

2020年3月期2Q	780,000株	2019年3月期	780,000株
2020年3月期2Q	6,467株	2019年3月期	6,365株
2020年3月期2Q	773,592株	2019年3月期2Q	773,635株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数 (四半期累計)

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	5
四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
3. 補足情報	8
(1) 生産、受注及び販売の状況	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)におけるわが国経済を概観すると、雇用環境は引き続き良好であり、人手不足を背景とした合理化・省力化投資等を中心に設備投資需要も堅調に推移する等、内需は底堅い状況が続いていますが、一方で、米国の保護主義への傾斜とそれに端を発した米中貿易摩擦の激化、英国のEU離脱、金融資本市場のリスク回避姿勢顕在化等による先行き不透明感から、企業の生産活動は伸び悩んでおり、企業業績の下振れも懸念される状況です。

当社グループが属する半導体業界におきましても、昨年前半の活況から一転して、当第2四半期は、米中貿易摩擦等の影響からメモリー投資の減速傾向が一層顕著になり、先行きの需給動向を慎重に見極める状況が続いています。しかしながら、今後につきましては、5G通信やIoT、人工知能、ディープラーニング、自動運転の本格化等でデータ量の更なる増加が見込まれ、中長期的な半導体需要のトレンドは引き続き拡大していくとの見方は不変です。

このような環境の中、当社では、足元の受注に若干の陰りはあるものの、これまでに蓄えた豊富な受注残高を背景に、原材料の多様化等による原価率低減も相俟って、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益は、いずれも当初計画を上回ることができました。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は4,480百万円(前年同期比0.9%減)、営業利益は734百万円(同5.9%減)、経常利益は774百万円(同5.8%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は553百万円(同1.7%減)となりました。

当社グループの事業は、半導体事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に記載された区分ごとの状況の分析は省略しております。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ79百万円増加して12,109百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が788百万円増加し、受取手形及び売掛金が371百万円、たな卸資産が104百万円、有形固定資産が158百万円それぞれ減少したこと等であります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ263百万円減少して2,868百万円となりました。主な要因は、借入金が増加し、支払手形及び買掛金が72百万円、未払法人税等が132百万円それぞれ減少したこと等であります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ343百万円増加して9,241百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が増加し、為替換算調整勘定が83百万円減少したこと等であります。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,870,174	2,658,224
受取手形及び売掛金	2,814,484	2,442,992
製品	387,332	387,661
仕掛品	906,695	922,626
原材料及び貯蔵品	972,801	851,944
その他	127,494	66,671
貸倒引当金	△3,569	△3,515
流動資産合計	7,075,412	7,326,604
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,283,682	1,258,179
機械装置及び運搬具（純額）	1,806,354	1,758,519
土地	1,147,762	1,147,762
リース資産（純額）	252,211	234,835
建設仮勘定	64,965	12,925
その他（純額）	102,714	86,529
有形固定資産合計	4,657,689	4,498,751
無形固定資産	49,343	59,628
投資その他の資産		
その他	247,829	225,139
貸倒引当金	△979	△979
投資その他の資産合計	246,849	224,159
固定資産合計	4,953,883	4,782,538
資産合計	12,029,295	12,109,143

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	528,334	455,372
短期借入金	937,228	1,061,828
未払法人税等	350,451	218,391
賞与引当金	111,909	111,025
その他	293,983	237,752
流動負債合計	2,221,907	2,084,369
固定負債		
長期借入金	533,337	439,723
役員退職慰労引当金	32,748	14,303
退職給付に係る負債	108,126	112,651
その他	235,778	217,012
固定負債合計	909,990	783,690
負債合計	3,131,898	2,868,059
純資産の部		
株主資本		
資本金	829,350	829,350
資本剰余金	1,015,260	1,015,260
利益剰余金	6,807,892	7,245,700
自己株式	△34,809	△35,473
株主資本合計	8,617,694	9,054,837
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△13,517	△23,605
為替換算調整勘定	293,220	209,851
その他の包括利益累計額合計	279,703	186,246
純資産合計	8,897,397	9,241,083
負債純資産合計	12,029,295	12,109,143

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第2四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自2018年4月1日 至2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自2019年4月1日 至2019年9月30日)
売上高	4,520,830	4,480,506
売上原価	3,185,544	3,179,899
売上総利益	1,335,286	1,300,606
販売費及び一般管理費	554,703	565,741
営業利益	780,582	734,865
営業外収益		
受取利息	412	473
受取配当金	950	753
為替差益	39,037	—
還付金収入	—	23,963
補助金収入	4,000	16,780
その他	3,501	6,426
営業外収益合計	47,901	48,397
営業外費用		
支払利息	5,616	5,111
為替差損	—	3,909
その他	930	59
営業外費用合計	6,546	9,080
経常利益	821,937	774,183
特別利益		
固定資産売却益	199	—
特別利益合計	199	—
特別損失		
固定資産除却損	16,815	848
特別損失合計	16,815	848
税金等調整前四半期純利益	805,321	773,334
法人税、住民税及び事業税	249,511	207,251
法人税等調整額	△7,650	12,229
法人税等合計	241,861	219,481
四半期純利益	563,460	553,852
親会社株主に帰属する四半期純利益	563,460	553,852

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
四半期純利益	563,460	553,852
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△481	△10,088
為替換算調整勘定	△93,259	△83,369
その他の包括利益合計	△93,741	△93,457
四半期包括利益	469,718	460,395
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	469,718	460,395

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

3. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

当社グループは半導体事業の単一セグメントであります。

① 生産実績

セグメントの名称	生産高(千円)	前年同期比(%)
半導体事業	4,439,213	1.0

(注) 1. 金額は販売価格によっております。
2. 金額は消費税等を含んでおりません。

② 受注実績

セグメントの名称	受注高(千円)	前年同期比(%)	受注残高(千円)	前年同期比(%)
半導体事業	4,392,001	△4.6	2,769,389	△19.4

(注) 金額は消費税等を含んでおりません。

③ 販売実績

セグメントの名称	販売高(千円)	前年同期比(%)
半導体事業	4,480,506	△0.9

(注) 金額は消費税等を含んでおりません。